

Dell Vostro V131 사용 설명서

규정 모델 P18S
규정 유형 P18S001



주, 주의 및 경고



노트: 주는 컴퓨터를 보다 효율적으로 사용하는 데 도움을 주는 중요 정보를 제공합니다.



주의: 주의는 지침을 준수하지 않으면 하드웨어 손상이나 데이터 손실의 위험이 있음을 알려줍니다.



경고: 경고는 재산상의 피해나 심각한 부상 또는 사망을 유발할 수 있는 위험이 있음을 알려줍니다.

본 발행물에 수록된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다.

© 2011 Dell Inc. 저작권 본사 소유.

Dell Inc.의 서면 승인 없이 어떠한 방식으로든 본 자료를 무단 복제하는 행위는 엄격히 금지됩니다.

본 텍스트에 사용된 상표: Dell™, DELL 로고, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™, 및 Wi-Fi Catcher™는 Dell Inc.의 상표입니다. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino®, 및 Celeron®은 미국 및 다른 국가에 있는 Intel Corporation의 등록 상표 또는 상표입니다. AMD®는 등록 상표이며 AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™, 및 ATI FirePro™는 Advanced Micro Devices, Inc.의 상표입니다. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, Windows Vista 시작 단추, 및 Office Outlook®은 미국 및/또는 다른 국가에 있는 Microsoft Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다. Blu-ray Disc™는 Blu-ray Disc Association (BDA)이 소유한 상표이며 디스크와 플레이어용으로 라이선스 인가되었습니다. Bluetooth® 단어 마크는 Bluetooth® SIG, Inc.가 소유한 등록 상표이며 Dell Inc.가 라이선스 인가를 받아 이러한 마크를 사용합니다. Wi-Fi®는 Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.의 등록 상표입니다.

본 발행물에서는 특정 회사의 마크나 제품 이름의 사실성을 입증하기 위해 기타 상표나 상호를 사용할 수도 있습니다. Dell Inc.는 자사가 소유하고 있는 것 이외의 타사 소유 상표 및 상표명에 대한 어떠한 소유권도 가지고 있지 않습니다.

2011 – 8

Rev. A00

목차

주, 주의 및 경고.....	2
장 1: 컴퓨터 내부 작업.....	7
컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에.....	7
권장 도구.....	8
컴퓨터 끄기.....	9
컴퓨터 내부 작업을 마친 후에.....	9
장 2: SD(보안 디지털) 카드 분리.....	11
SD(보안 디지털) 카드 장착.....	11
장 3: 배터리 분리.....	13
배터리 장착.....	14
장 4: SIM(가입자 인증 모듈) 카드 분리.....	15
SIM(가입자 인증 모듈) 카드 장착.....	16
장 5: 키보드 분리.....	17
키보드 장착.....	18
장 6: 베이스 덮개 분리.....	19
베이스 덮개 장착.....	20
장 7: 메모리 분리.....	21
메모리 장착.....	22
장 8: 하드 드라이브 분리.....	23
하드 드라이브 장착.....	24
장 9: 손목 받침대 분리.....	25
손목 받침대 장착.....	26

장 10: WLAN(무선 근거리 통신망) 카드 분리	29
WLAN(무선 근거리 통신망) 카드 장착.....	30
장 11: WWAN(무선 광역 통신망) 카드 분리	31
WWAN(무선 광역 통신망) 장착.....	32
장 12: 디스플레이 어셈블리 분리	33
디스플레이 어셈블리 장착.....	35
장 13: 디스플레이 베젤 분리	37
디스플레이 베젤 장착.....	38
장 14: 디스플레이 패널 분리	39
디스플레이 패널 장착.....	41
장 15: 카메라 분리	43
카메라 장착.....	44
장 16: 디스플레이 힌지 분리	45
디스플레이 힌지 장착.....	47
장 17: 열 팬 분리	49
열 팬 장착.....	50
장 18: 시스템 보드 분리	51
시스템 보드 장착.....	53
장 19: 코인 셀 배터리 분리	55
코인 셀 배터리 장착.....	56
장 20: 방열판 분리	57
방열판 장착.....	59
장 21: HDMI 보드 분리	61
HDMI(High-Definition Multimedia Interface) 보드 장착.....	62

장 22: 스피커 분리.....	63
스피커 장착.....	64
장 23: 입/출력(I/O) 보드 분리.....	65
입/출력(I/O) 보드 장착.....	66
장 24: DC 입력 포트 분리.....	67
DC 입력 포트 장착.....	69
장 25: LVDS 케이블 분리.....	71
저전압 차동 신호(LVDS) 케이블 장착.....	72
장 26: 시스템 설정.....	73
시스템 설정 개요.....	73
시스템 설정 시작.....	73
시스템 설정 화면.....	73
시스템 설정 메뉴 옵션.....	75
장 27: Diagnostics.....	79
장치 상태 표시등.....	79
LED 상태.....	79
진단 경고음 코드.....	80
키보드 상태 표시등.....	82
장 28: 기술 사양.....	83
장 29: Dell 에 문의하기.....	89
Dell 에 문의하기.....	89

컴퓨터 내부 작업

1

컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에

컴퓨터의 잠재적 손상을 방지하고 안전하게 작업하기 위해 다음 안전 지침을 따르십시오. 특별히 언급하지 않는 한 이 설명서에 포함된 각 절차의 전제 조건은 다음과 같습니다.

- 컴퓨터 내부 작업의 단계를 수행했습니다.
- 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 읽었습니다.
- 분리 절차를 역순으로 수행하여 구성 요소를 교체하거나 설치(별도로 구입한 경우)할 수 있습니다.

 **경고:** 컴퓨터의 내부 작업을 시작하기 전에 컴퓨터와 함께 제공된 안전 정보를 반드시 읽고 숙지하십시오. 추가적인 안전에 관한 모범 사례 정보에 대해서는 법적 규제 준수 홈 페이지(www.dell.com/regulatory_compliance)를 참조하십시오.

 **주의:** 대부분의 컴퓨터 관련 수리는 인증받은 서비스 기술자가 수행해야 합니다. 문제 해결이나 간단한 수리에 한해 제품 문서에 승인된 대로 또는 온라인/전화 서비스 및 지원팀이 안내하는 대로 사용자가 직접 처리할 수 있습니다. Dell의 승인을 받지 않은 서비스 작업으로 인한 손상에 대해서는 보상을 받을 수 없습니다. 제품과 함께 제공된 안전 지침을 읽고 따르십시오.

 **주의:** 정전기 방전을 피하기 위해, 손목 접지 스트랩을 사용하거나 컴퓨터 뒷면의 커넥터 등과 같이 철이 되어 있지 않은 금속 표면을 주기적으로 만져서 접지하십시오.

 **주의:** 구성 부품과 카드를 조심스럽게 다루십시오. 카드의 구성 부품이나 단자를 만지지 마십시오. 카드를 잡을 때는 모서리나 금속 설치 받침대를 잡으십시오. 프로세서와 같은 구성 부품을 잡을 때는 핀을 만지지 말고 모서리를 잡으십시오.

 **주의:** 케이블을 분리할 때는 케이블을 직접 잡아 당기지 말고 커넥터나 당김 탭을 잡고 분리합니다. 일부 케이블에는 잠금 탭이 있는 커넥터가 달려 있으므로 이와 같은 종류의 케이블을 분리하는 경우에는 잠금 탭을 누르고 분리합니다. 커넥터를 잡아 당길 때 커넥터 핀이 구부러지지 않도록 수평으로 잡아 당깁니다. 케이블을 연결하기 전에 두 커넥터가 방향이 올바르게 정렬되었는지도 확인합니다.

 **노트:** 컴퓨터와 특정 구성 부품의 색상은 이 설명서와 다를 수도 있습니다.

컴퓨터의 손상을 방지하기 위해, 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전에 다음 단계를 수행하십시오.

1. 컴퓨터 덮개의 굽힘을 방지하기 위해 작업대 표면이 평평하고 깨끗한지 확인합니다.
2. 컴퓨터를 끕니다(컴퓨터 끄기 참조).
3. 컴퓨터가 선택 사항인 미디어 베이스 또는 배터리 슬라이스와 같은 도킹 장치에 연결되어 있는 경우(도킹된 상태) 도킹을 해제합니다.

△ 주의: 네트워크 케이블을 분리하려면 먼저 컴퓨터에서 케이블을 분리한 다음 네트워크 장치에서 케이블을 분리합니다.

4. 컴퓨터에서 모든 네트워크 케이블을 분리합니다.
5. 전원 콘센트에서 컴퓨터와 컴퓨터에 연결된 모든 장치를 분리합니다.
6. 디스플레이를 닫고 표면이 평평한 작업대에 컴퓨터를 뒤집어 놓습니다.

 **노트:** 시스템 보드의 손상을 방지하기 위해, 컴퓨터를 수리하기 전에 주 배터리를 분리해야 합니다.

7. 주 배터리를 분리합니다.
8. 컴퓨터를 바로 세워 놓습니다.
9. 디스플레이를 엽니다.
10. 전원 버튼을 눌러 시스템 보드를 접지합니다.

△ 주의: 감전 방지를 위해, 디스플레이를 열기 전에 항상 전원 콘센트에서 컴퓨터를 분리합니다.

△ 주의: 컴퓨터 내부의 부품을 만지기 전에 컴퓨터 뒷면의 금속처럼 도색되지 않은 금속 표면을 만져 접지합니다. 작업하는 동안 도색되지 않은 금속 표면을 주기적으로 만져 내부 구성 부품을 손상시킬 수 있는 정전기를 제거합니다.

11. 설치된 Express 카드 또는 스마트 카드를 해당 슬롯에서 모두 분리합니다.

권장 도구

이 문서의 절차를 수행하기 위해 다음 도구가 필요할 수 있습니다.

- 소형 일자 드라이버
- #0 십자 드라이버
- #1 십자 드라이버
- 소형 플라스틱 스크라이브

- 플래시 BIOS 업데이트 프로그램 CD

컴퓨터 끄기

△ 주의: 데이터 손실을 방지하기 위해, 컴퓨터를 끄기 전에 열린 파일을 모두 저장한 후 닫고 열린 프로그램을 모두 종료하십시오.

1. 다음과 같이 운영체제를 종료하십시오.

- Windows Vista 의 경우:

시작  을 클릭하고 아래에 설명된 대로 시작 메뉴의 오른쪽 하단 모서리에 있는 화살표를 클릭한 다음 시스템 종료를 클릭합니다.



- Windows XP 의 경우:

시작 → 컴퓨터 끄기 → 끄기를 클릭합니다. 운영체제 종료 프로세스가 완료되면 컴퓨터가 꺼집니다.

2. 컴퓨터 및 연결된 모든 장치의 전원이 꺼져 있는지 확인합니다. 운영체제를 종료할 때 컴퓨터 및 연결된 장치의 전원이 자동으로 꺼지지 않으면 전원 버튼을 4 초 정도 눌러 끕니다.

컴퓨터 내부 작업을 마친 후에

재장착 절차를 완료한 후 컴퓨터 전원을 켜기 전에 외부 장치, 카드, 케이블 등을 연결했는지 확인합니다.

△ 주의: 컴퓨터 손상을 방지하기 위해, 특정 Dell 컴퓨터를 위해 설계된 전용 배터리를 사용하십시오. 다른 Dell 컴퓨터용으로 설계된 배터리를 사용하지 마십시오.

1. 포트 복제기, 배터리 슬라이스 또는 미디어 베이스와 같은 외부 장치를 연결하고 Express 카드와 같은 카드를 장착합니다.
2. 컴퓨터에 전화선 또는 네트워크 케이블을 연결합니다.

△ 주의: 네트워크 케이블을 연결하려면, 먼저 케이블을 네트워크 장치에 꽂은 다음 컴퓨터에 꽂습니다.

3. 배터리를 끼웁니다.
4. 전원 콘센트에 컴퓨터와 연결된 모든 장치를 연결합니다.
5. 컴퓨터 전원을 켭니다.

SD(보안 디지털) 카드 분리

2

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따르십시오.
2. SD 카드를 눌러 컴퓨터에서 분리합니다.



3. SD 카드를 잡고 밖으로 당겨서 컴퓨터에서 떼어냅니다.



SD(보안 디지털) 카드 장착

1. SD 카드를 해당 슬롯으로 밀어 딸깍 소리를 내며 제자리에 끼워질 때까지 누릅니다.
2. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

배터리 분리

3

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따르십시오.
2. SD 카드를 분리합니다.
3. 분리 래치를 밀어서 배터리 잠금을 해제합니다.



4. 컴퓨터에서 배터리를 분리합니다.



배터리 장착

1. 배터리를 해당 칸에 삽입합니다.
2. 딸깍 소리를 내며 제자리에 끼워질 때까지 배터리를 해당 슬롯에 밀어 넣습니다.
3. *SD* 카드를 끼웁니다.
4. *컴퓨터 내부 작업을 마친 후*의 절차를 따릅니다.

SIM(가입자 인증 모듈) 카드 분리

4

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따르십시오.
2. 배터리를 분리합니다.
3. SIM 카드를 눌러 컴퓨터에서 분리합니다.



4. SIM 카드를 잡고 밖으로 당겨서 컴퓨터에서 떼어냅니다.



SIM(가입자 인증 모듈) 카드 장착

1. SIM 카드를 슬롯에 삽입합니다.
2. 배터리를 끼웁니다.
3. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

키보드 분리

5

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따르십시오.
2. 배터리를 분리합니다.
3. 납작 머리 나사 드라이버로 키보드를 살짝 들어, 키보드를 컴퓨터에 고정시키는 키보드 고정 장치를 분리합니다.



4. 키보드를 뒤집어 손목 받침대에 놓습니다.



5. 클립을 들어 올려 키보드 케이블을 본체에서 떨어지게 한 후 시스템 보드에서 분리합니다.



6. 키보드를 들어 올려서 컴퓨터에서 분리합니다.



키보드 장착

1. 키보드 케이블을 시스템 보드에 연결합니다.
2. 키보드를 해당 칸에 삽입합니다.
3. 키보드가 딸깍 소리가 내며 컴퓨터에 끼워질 때까지 아래로 누릅니다.
4. 배터리를 끼웁니다.
5. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

베이스 덮개 분리

6

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따르십시오.
2. 배터리를 분리합니다.
3. 베이스 덮개를 컴퓨터에 고정시키는 나사를 제거합니다.



4. 베이스 덮개를 컴퓨터 뒤쪽으로 밀어낸 후, 위로 들어 컴퓨터에서 빼냅니다.



베이스 덮개 장착

1. 컴퓨터에 베이스 덮개 가장자리를 맞춰서 놓고 컴퓨터에 밀어 넣습니다.
2. 베이스 덮개를 컴퓨터에 고정시키는 나사를 조입니다.
3. 배터리를 끼웁니다.
4. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

메모리 분리

7

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따르십시오.
2. 배터리를 분리합니다.
3. 베이스 덮개를 분리합니다.
4. 메모리 모듈이 튀어나올 때까지 메모리 모듈에서 고정 클립을 들어 올립니다.



5. 컴퓨터에서 메모리 모듈을 분리합니다.



메모리 장착

1. 메모리 모듈을 메모리 소켓에 삽입합니다.
2. 클립을 눌러 메모리 모듈을 시스템 보드에 고정시킵니다.
3. 베이스 덮개를 장착합니다.
4. 배터리를 끼웁니다.
5. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

하드 드라이브 분리

8

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따르십시오.
2. 배터리를 분리합니다.
3. 베이스 덮개를 분리합니다.
4. 하드 드라이브를 제자리에 고정시키는 나사를 제거합니다.



5. 하드 드라이브 모듈을 왼쪽으로 밀어 넣습니다.



6. 하드 드라이브를 조심스럽게 들어 올려 컴퓨터에서 꺼냅니다.



7. 하드 드라이브 브래킷을 하드 드라이브에 고정시키는 나사를 제거합니다. 하드 드라이브 브래킷을 하드 드라이브에서 분리합니다.



하드 드라이브 장착

1. 하드 드라이브 브래킷을 하드 드라이브에 맞춰서 놓습니다.
2. 하드 드라이브의 나사를 조여 하드 드라이브 브래킷을 하드 드라이브에 고정시킵니다.
3. 하드 드라이브를 시스템 보드의 베이에 밀어 넣습니다.
4. 하드 드라이브를 컴퓨터에 고정시키는 나사를 끼우고 조입니다.
5. 베이스 덮개를 장착합니다.
6. 배터리를 끼웁니다.
7. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

손목 받침대 분리

9

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따르십시오.
2. 배터리를 분리합니다.
3. 베이스 덮개를 분리합니다.
4. 키보드를 분리합니다.
5. 하드 드라이브를 분리합니다.
6. 손목 받침대를 고정시키는 컴퓨터 하단 나사를 제거합니다.



7. 손목 받침대의 나사를 제거합니다.



8. 다음 케이블을 분리합니다.
 - 지문 판독기(1)

- 미디어 보드(2)
- 터치패드(3)



9. 플라스틱 스크라이브를 사용하여, 손목 받침대 측면을 살짝 들어 컴퓨터에서 분리합니다.



손목 받침대 장착

1. 손목 받침대를 컴퓨터의 원래 위치에 맞추고 부드럽게 제자리에 끼웁니다.
2. 다음 케이블을 손목 받침대에 연결합니다.
 - 지문 판독기(1)
 - 미디어 보드(2)

- 터치패드(3)

3. 손목 받침대의 나사를 조여 손목 받침대를 제자리에 고정시킵니다.
4. 손목 받침대를 고정시키는 컴퓨터 아래쪽 베이스의 나사를 조입니다.
5. *하드 드라이브*를 장착합니다.
6. *키보드*를 장착합니다.
7. *베이스 덮개*를 장착합니다.
8. *배터리*를 끼웁니다.
9. *컴퓨터 내부 작업을 마친 후*의 절차를 따릅니다.

WLAN(무선 근거리 통신망) 카드 분리

10

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따르십시오.
2. 배터리를 분리합니다.
3. 베이스 덮개를 분리합니다.
4. 키보드를 분리합니다.
5. 하드 드라이브를 분리합니다.
6. 손목 받침대를 분리합니다.
7. 안테나 케이블을 WLAN 카드에서 분리합니다.



8. WLAN 카드를 시스템 보드에 고정시키는 나사를 제거합니다.



9. WLAN 카드를 분리합니다.



WLAN(무선 근거리 통신망) 카드 장착

1. WLAN 카드를 45도 각도로 해당 슬롯에 삽입합니다.
2. WLAN 카드에 표시된 해당 커넥터에 안테나 케이블을 연결합니다.
3. 나사를 조여 WLAN 카드를 제자리에 고정시킵니다.
4. 손목 받침대를 장착합니다.
5. 하드 드라이브를 장착합니다.
6. 키보드를 장착합니다.
7. 베이스 덮개를 장착합니다.
8. 배터리를 끼웁니다.
9. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

WWAN(무선 광역 통신망) 카드 분리

11

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따르십시오.
2. 배터리를 분리합니다.
3. 베이스 덮개를 분리합니다.
4. 키보드를 분리합니다.
5. 하드 드라이브를 분리합니다.
6. 손목 받침대를 분리합니다.
7. 안테나 케이블을 WWAN 카드에서 분리합니다.



8. WWAN 카드를 시스템 보드에 고정시키는 나사를 제거합니다.



9. WWAN 카드를 분리합니다.



WWAN(무선 광역 통신망) 장착

1. WWAN 카드를 45도 각도로 해당 슬롯에 삽입합니다.
2. 안테나 케이블을 해당 커넥터에 연결합니다.
3. 나사를 조여 WWAN 카드를 제자리에 고정시킵니다.
4. 손목 받침대를 장착합니다.
5. 하드 드라이브를 장착합니다.
6. 키보드를 장착합니다.
7. 베이스 덮개를 장착합니다.
8. 배터리를 끼웁니다.
9. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

디스플레이 어셈블리 분리

12

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따르십시오.
2. 배터리를 분리합니다.
3. 베이스 덮개를 분리합니다.
4. 키보드를 분리합니다.
5. 하드 드라이브를 분리합니다.
6. 손목 받침대를 분리합니다.
7. 디스플레이 어셈블리를 고정시키는 나사를 컴퓨터 베이스에서 제거합니다.



8. 컴퓨터를 뒤집습니다. WLAN 및 WWAN 케이블을 분리하고 아래쪽 베이스 새시의 라우팅 채널에서 케이블을 빼냅니다.



9. 컴퓨터에서 디스플레이 케이블을 분리하고 라우팅 채널에서 빼냅니다.



10. 오른쪽 힌지를 고정시키는 나사를 제거합니다.



11. 디스플레이 어셈블리를 조심스럽게 들어 올려 컴퓨터 베이스에서 분리합니다.



디스플레이 어셈블리 장착

1. 디스플레이 어셈블리를 컴퓨터 베이스에 맞춰서 놓습니다.
2. 나사를 조여 오른쪽 힌지를 제자리에 고정시킵니다.
3. 나사를 조여 디스플레이 어셈블리를 아래쪽 베이스 채시에 고정시킵니다.
4. 디스플레이 케이블을 시스템 보드의 커넥터에 연결합니다.
5. WLAN 및 WWAN 안테나 케이블을 라우팅 채널을 따라 배선하고 해당 모듈에 연결합니다.
6. 손목 받침대를 장착합니다.
7. 하드 드라이브를 장착합니다.
8. 키보드를 장착합니다.
9. 베이스 덮개를 장착합니다.
10. 배터리를 끼웁니다.
11. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

디스플레이 베젤 분리

13

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따르십시오.
2. 배터리를 분리합니다.
3. 디스플레이 베젤 안쪽을 살짝 들어 디스플레이 어셈블리에서 떨어지게 합니다.



4. 디스플레이 베젤을 들어 올려 디스플레이 어셈블리에서 분리합니다.



디스플레이 베젤 장착

1. 디스플레이 베젤을 디스플레이 어셈블리에 맞춰서 놓습니다.
2. 위쪽 모서리부터 시작해서 디스플레이 베젤을 누르고, 디스플레이 어셈블리에 끼워질 때까지 전체 베젤에 대해 동일하게 작업합니다.
3. *배터리*를 끼웁니다.
4. *컴퓨터 내부 작업을 마친 후*의 절차를 따릅니다.

디스플레이 패널 분리

14

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따르십시오.
2. 배터리를 분리합니다.
3. 베이스 덮개를 분리합니다.
4. 키보드를 분리합니다.
5. 손목 받침대를 분리합니다.
6. WLAN 카드를 분리합니다.
7. WWAN 카드를 분리합니다.
8. 디스플레이 어셈블리를 분리합니다.
9. 디스플레이 베젤을 분리합니다.
10. 디스플레이 패널을 디스플레이 어셈블리에 고정시키는 나사를 제거합니다.



11. 키보드 위에서 디스플레이 패널을 돌립니다.



12. 저전압 차동 신호(LVDS) 연결을 디스플레이 패널에 고정시키는 접착 테이프를 떼어냅니다.



13. 디스플레이 패널에서 LVDS 케이블을 분리합니다.



14. 컴퓨터에서 디스플레이 패널을 분리합니다.



디스플레이 패널 장착

1. 디스플레이 케이블을 디스플레이 패널에 연결하고 접착 테이프를 붙여서 고정시킵니다.
2. 저전압 차동 신호(LVDS) 케이블을 디스플레이 패널에 연결합니다.
3. LVDS 연결부를 디스플레이 패널에 고정시키는 접착 테이프를 붙입니다.
4. 디스플레이 패널을 디스플레이 어셈블리의 원래 위치에 맞춥니다.
5. 나사를 조여 디스플레이 패널을 디스플레이 어셈블리에 고정시킵니다.
6. *디스플레이 베젤*을 장착합니다.
7. *디스플레이 어셈블리*를 장착합니다.
8. *WWAN*카드를 장착합니다.
9. *WLAN*카드를 장착합니다.
10. *손목 받침대*를 장착합니다.
11. *키보드*를 장착합니다.
12. *베이스 덮개*를 장착합니다.
13. *배터리*를 끼웁니다.
14. *컴퓨터 내부 작업을 마친 후의* 절차를 따릅니다.

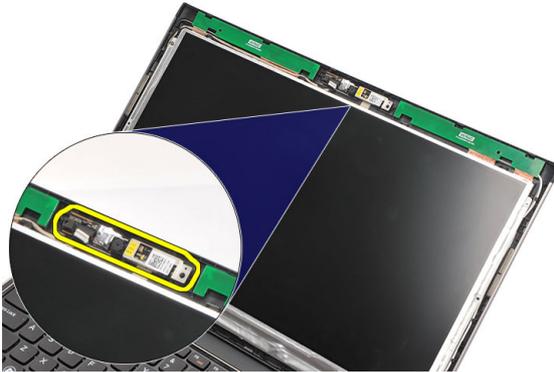
카메라 분리

15

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따르십시오.
2. 배터리를 분리합니다.
3. 디스플레이 베젤을 분리합니다.
4. 카메라 모듈에서 카메라 케이블을 분리합니다.



5. 카메라 모듈에서 카메라를 조심스럽게 제거합니다.



카메라 장착

1. 카메라를 카메라 모듈에 잘 맞춰서 놓습니다.
2. 접착 테이프를 붙여 카메라를 제자리에 고정시킵니다.
3. 카메라 케이블을 카메라 모듈에 연결합니다.
4. 디스플레이 베젤을 장착합니다.
5. 배터리를 끼웁니다.
6. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

디스플레이 힌지 분리

16

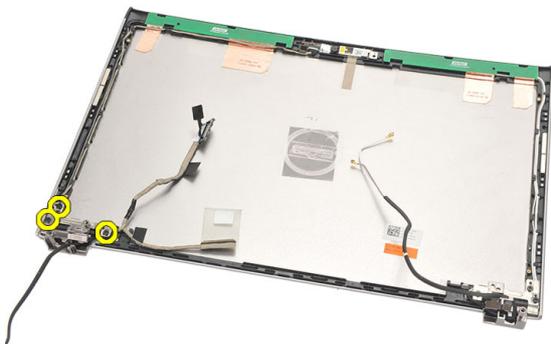
1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따르십시오.
2. 배터리를 분리합니다.
3. 베이스 덮개를 분리합니다.
4. 키보드를 분리합니다.
5. 하드 드라이브를 분리합니다.
6. 손목 받침대를 분리합니다.
7. 디스플레이 패널을 분리합니다.
8. 디스플레이 어셈블리를 분리합니다.
9. 디스플레이 베젤을 분리합니다.
10. 왼쪽 디스플레이 힌지에서 무선 안테나 케이블을 분리합니다.



11. 저전압 차동 신호(LVDS) 케이블을 왼쪽 디스플레이 힌지에서 분리합니다.



12. 왼쪽 디스플레이 힌지를 디스플레이 후면 덮개에 고정시키는 나사를 제거합니다.



13. 디스플레이에서 왼쪽 디스플레이 힌지를 분리합니다.



 **노트:** 같은 절차를 따라 오른쪽 디스플레이 힌지를 분리하십시오.

디스플레이 힌지 장착

1. 디스플레이 힌지를 해당 위치에 잘 맞춰서 놓습니다.
2. 나사를 조여 왼쪽 디스플레이 힌지를 고정시킵니다.
3. 왼쪽 디스플레이 힌지의 저전압 차동 신호(LVDS) 케이블과 무선 케이블을 연결합니다.
4. *디스플레이 베젤*을 장착합니다.
5. *디스플레이 패널*을 장착합니다.
6. *디스플레이 어셈블리*를 장착합니다.
7. *손목 받침대*를 장착합니다.
8. *하드 드라이브*를 장착합니다.
9. *키보드*를 장착합니다.
10. *베이스 덮개*를 장착합니다.
11. *배터리*를 끼웁니다.
12. *컴퓨터 내부 작업을 마친 후*의 절차를 따릅니다.

 **노트:** 같은 절차를 따라 오른쪽 디스플레이 힌지를 설치합니다.

열 팬 분리

17

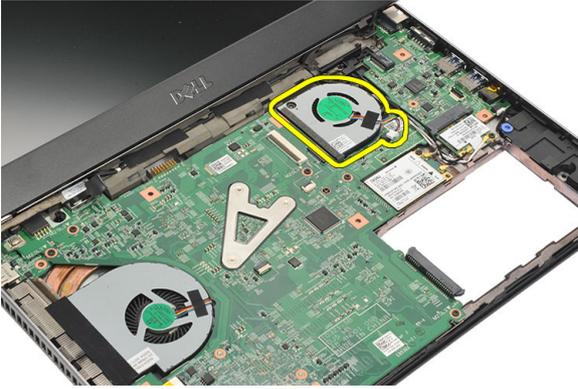
1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따르십시오.
2. 배터리를 분리합니다.
3. 베이스 덮개를 분리합니다.
4. 키보드를 분리합니다.
5. 하드 드라이브를 분리합니다.
6. 손목 받침대를 분리합니다.
7. 입/출력 보드에서 열 팬 케이블을 분리합니다.



8. 열 팬을 컴퓨터에 고정시키는 나사를 제거합니다.



9. 열 팬을 들어 올려 컴퓨터에서 분리합니다.



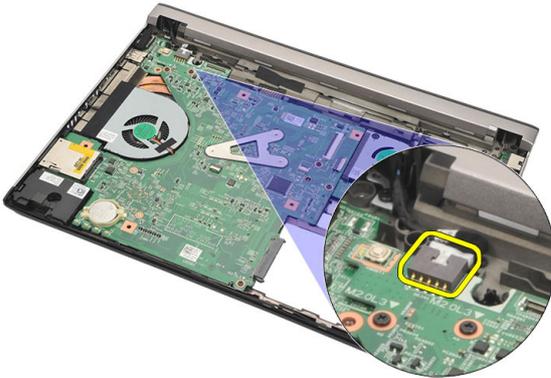
열 팬 장착

1. 열 팬을 해당 슬롯에 끼웁니다.
2. 나사를 조여 열 팬을 고정시킵니다.
3. 손목 받침대를 장착합니다.
4. 하드 드라이브를 장착합니다.
5. 키보드를 장착합니다.
6. 베이스 덮개를 장착합니다.
7. 배터리를 끼웁니다.
8. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

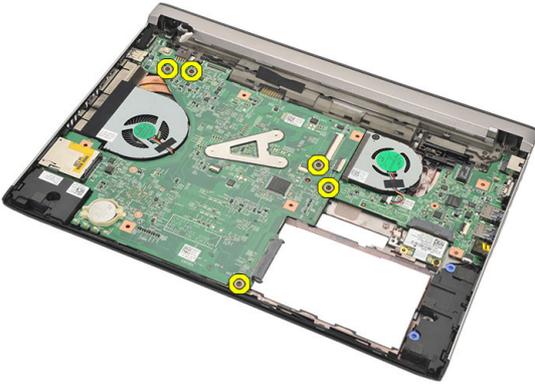
시스템 보드 분리

18

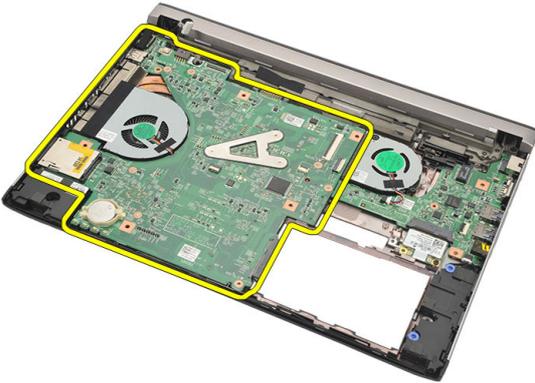
1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따르십시오.
2. 배터리를 분리합니다.
3. SIM 카드를 분리합니다.
4. SD 카드를 분리합니다.
5. 베이스 덮개를 분리합니다.
6. 키보드를 분리합니다.
7. 하드 드라이브를 분리합니다.
8. 메모리를 분리합니다.
9. 손목 받침대를 분리합니다.
10. WWAN 카드를 분리합니다.
11. WLAN 카드를 분리합니다.
12. 디스플레이 어셈블리를 분리합니다.
13. 시스템 보드에서 DC 입력 케이블을 분리합니다.



14. 시스템 보드를 새시에 고정시키는 나사를 제거합니다.



15. 시스템 보드를 들어 올려 샤페에서 분리합니다.



시스템 보드 장착

1. DC 입력 케이블을 시스템 보드에 연결합니다.
2. 시스템 보드를 해당 슬롯에 끼웁니다.
3. 나사를 조여 시스템 보드를 새시에 고정시킵니다.
4. *디스플레이 어셈블리*를 장착합니다.
5. *WWAN*카드를 장착합니다.
6. *WLAN*카드를 장착합니다.
7. 손목 받침대를 장착합니다.
8. *메모리*를 장착합니다.
9. *하드 드라이브*를 장착합니다.
10. *키보드*를 장착합니다.
11. *베이스 덮개*를 장착합니다.
12. *SD* 카드를 끼웁니다.
13. *SIM* 카드를 장착합니다.
14. *배터리*를 끼웁니다.
15. *컴퓨터 내부 작업을 마친 후*의 절차를 따릅니다.

코인 셀 배터리 분리

19

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따르십시오.
2. 배터리를 분리합니다.
3. 베이스 덮개를 분리합니다.
4. 키보드를 분리합니다.
5. 하드 드라이브를 분리합니다.
6. 손목 받침대를 분리합니다.
7. 플라스틱 스크라이버로 코인 셀 배터리를 약간 들어 올립니다.



8. 컴퓨터에서 코인 셀 배터리를 분리합니다.



코인 셀 배터리 장착

1. 코인 셀 배터리를 해당 칸에 삽입합니다.
2. 손목 받침대를 장착합니다.
3. 하드 드라이브를 장착합니다.
4. 키보드를 장착합니다.
5. 베이스 덮개를 장착합니다.
6. 배터리를 끼웁니다.
7. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

방열판 분리

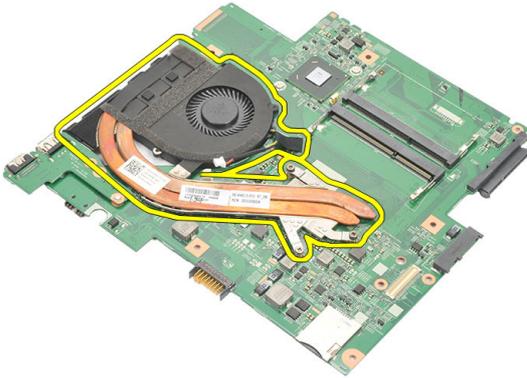
1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따르십시오.
2. 배터리를 분리합니다.
3. SIM 카드를 분리합니다.
4. SD 카드를 분리합니다.
5. 베이스 덮개를 분리합니다.
6. 키보드를 분리합니다.
7. 하드 드라이브를 분리합니다.
8. 메모리를 분리합니다.
9. 손목 받침대를 분리합니다.
10. WWAN 카드를 분리합니다.
11. WLAN 카드를 분리합니다.
12. 디스플레이 어셈블리를 분리합니다.
13. 시스템 보드를 분리합니다.
14. 시스템 보드에서 방열판 케이블을 분리합니다.



15. 방열판을 시스템 보드에 고정시키는 캡티브 나사를 풀니다.



16. 방열판을 들어 올려 시스템 보드에서 분리합니다.



방열판 장착

1. 방열판을 해당 칸에 삽입합니다.
2. 캡티브 나사를 조여 방열판을 제자리에 고정시킵니다.
3. 시스템 보드에 팬 케이블을 연결합니다.
4. 시스템 보드를 장착합니다.
5. 디스플레이 어셈블리를 장착합니다.
6. WWAN카드를 장착합니다.
7. WLAN카드를 장착합니다.
8. 손목 받침대를 장착합니다.
9. 메모리를 장착합니다.
10. 하드 드라이브를 장착합니다.
11. 키보드를 장착합니다.
12. 베이스 덮개를 장착합니다.
13. SD 카드를 끼웁니다.
14. SIM 카드를 장착합니다.
15. 배터리를 장착합니다.
16. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

HDMI 보드 분리

21

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따르십시오.
2. 배터리를 분리합니다.
3. SIM 카드를 분리합니다.
4. SD 카드를 분리합니다.
5. 베이스 덮개를 분리합니다.
6. 키보드를 분리합니다.
7. 하드 드라이브를 분리합니다.
8. 메모리를 분리합니다.
9. 손목 받침대를 분리합니다.
10. WWAN 카드를 분리합니다.
11. WLAN 카드를 분리합니다.
12. 디스플레이 어셈블리를 분리합니다.
13. 시스템 보드를 분리합니다.
14. HDMI(High-Definition Multimedia Interface) 보드를 새시에서 분리합니다.



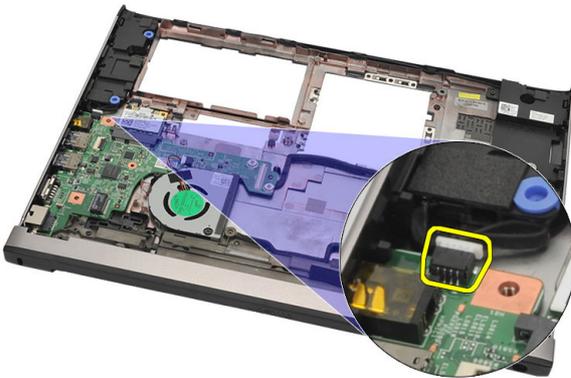
HDMI(High-Definition Multimedia Interface) 보드 장착

1. HDMI 보드를 해당 칸에 장착합니다.
2. 시스템 보드를 장착합니다.
3. 디스플레이 어셈블리를 장착합니다.
4. WWAN카드를 장착합니다.
5. WLAN카드를 장착합니다.
6. 손목 받침대를 장착합니다.
7. 메모리를 장착합니다.
8. 하드 드라이브를 장착합니다.
9. 키보드를 장착합니다.
10. 베이스 덮개를 장착합니다.
11. SD 카드를 끼웁니다.
12. SIM 카드를 끼웁니다.
13. 배터리를 끼웁니다.
14. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

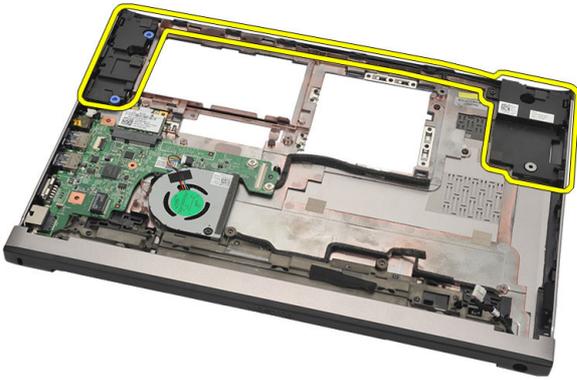
스피커 분리

22

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따르십시오.
2. 배터리를 분리합니다.
3. SIM 카드를 분리합니다.
4. SD 카드를 분리합니다.
5. 베이스 덮개를 분리합니다.
6. 키보드를 분리합니다.
7. 하드 드라이브를 분리합니다.
8. 메모리를 분리합니다.
9. 손목 받침대를 분리합니다.
10. WWAN 카드를 분리합니다.
11. WLAN 카드를 분리합니다.
12. 디스플레이 어셈블리를 분리합니다.
13. 시스템 보드를 분리합니다.
14. 입/출력(I/O) 보드에서 스피커 케이블을 분리합니다.



15. 스피커 케이블을 홀더에서 분리하고 컴퓨터에서 스피커를 분리합니다.



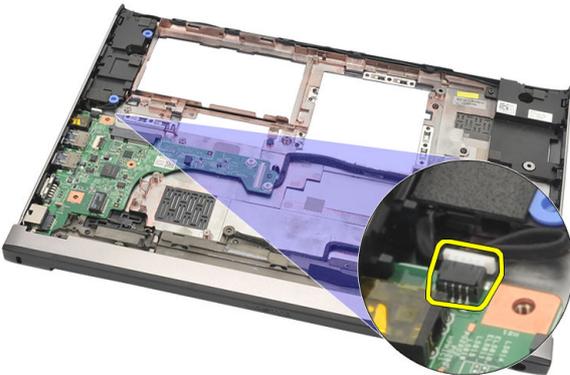
스피커 장착

1. 스피커를 원래 위치에 장착합니다.
2. 스피커 케이블을 래치로 넣어 스피커를 제자리에 고정시킵니다.
3. 시스템 보드를 장착합니다.
4. 디스플레이 어셈블리를 장착합니다.
5. WWAN 카드를 장착합니다.
6. WLAN 카드를 장착합니다.
7. 손목 받침대를 장착합니다.
8. 메모리를 장착합니다.
9. 하드 드라이브를 장착합니다.
10. 키보드를 장착합니다.
11. 베이스 덮개를 장착합니다.
12. SD 카드를 끼웁니다.
13. SIM 카드를 끼웁니다.
14. 배터리를 끼웁니다.
15. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

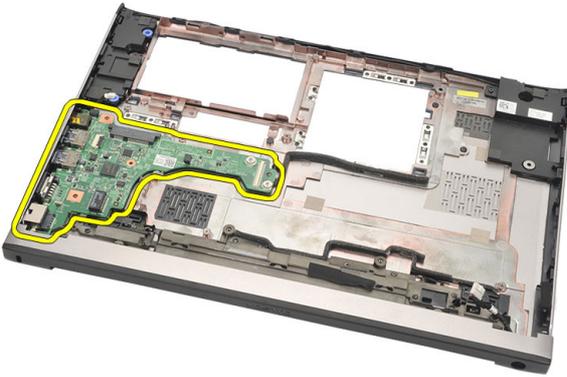
입/출력(I/O) 보드 분리

23

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따르십시오.
2. 배터리를 분리합니다.
3. SIM 카드를 분리합니다.
4. SD 카드를 분리합니다.
5. 베이스 덮개를 분리합니다.
6. 키보드를 분리합니다.
7. 하드 드라이브를 분리합니다.
8. 메모리를 분리합니다.
9. 손목 받침대를 분리합니다.
10. WLAN 카드를 분리합니다.
11. WWAN 카드를 분리합니다.
12. 방열판을 분리합니다.
13. 디스플레이 어셈블리를 분리합니다.
14. 시스템 보드를 분리합니다.
15. 스피커 케이블을 I/O 보드에서 분리합니다.



16. I/O 보드를 새시에서 분리합니다.



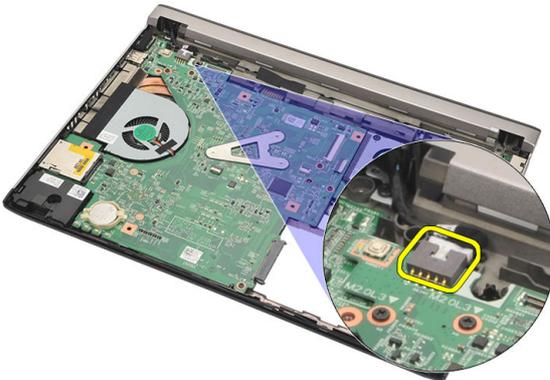
입/출력(I/O) 보드 장착

1. I/O 보드를 해당 슬롯에 끼웁니다.
2. 스피커 케이블을 I/O 보드에 연결합니다.
3. 시스템 보드를 장착합니다.
4. 디스플레이 어셈블리를 장착합니다.
5. 방열판을 장착합니다.
6. WWAN 카드를 장착합니다.
7. WLAN 카드를 장착합니다.
8. 손목 받침대를 장착합니다.
9. 메모리를 장착합니다.
10. 하드 드라이브를 장착합니다.
11. 키보드를 장착합니다.
12. 베이스 덮개를 장착합니다.
13. SD 카드를 끼웁니다.
14. SIM 카드를 장착합니다.
15. 배터리를 장착합니다.
16. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

DC 입력 포트 분리

24

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따르십시오.
2. 배터리를 분리합니다.
3. SIM 카드를 분리합니다.
4. SD 카드를 분리합니다.
5. 베이스 덮개를 분리합니다.
6. 키보드를 분리합니다.
7. 하드 드라이브를 분리합니다.
8. 메모리를 분리합니다.
9. 손목 받침대를 분리합니다.
10. WWAN 카드를 분리합니다.
11. WLAN 카드를 분리합니다.
12. 디스플레이 어셈블리를 분리합니다.
13. 시스템 보드에서 DC 입력 케이블을 분리합니다.



14. DC 입력 포트를 고정시키는 나사를 제거합니다.



15. DC 입력 포트를 들어 올려 아래쪽 베이스에서 분리합니다.



DC 입력 포트 장착

1. DC 입력 포트를 해당 칸에 장착합니다.
2. 하나의 나사를 조여 DC 입력 포트를 제자리에 고정시킵니다.
3. DC 입력 케이블을 시스템 보드에 연결합니다.
4. *디스플레이 어셈블리*를 장착합니다.
5. *WWAN*카드를 장착합니다.
6. *WLAN*카드를 장착합니다.
7. 손목 받침대를 장착합니다.
8. *메모리*를 장착합니다.
9. *하드 드라이브*를 장착합니다.
10. *키보드*를 장착합니다.
11. *베이스 덮개*를 장착합니다.
12. *SD* 카드를 끼웁니다.
13. *SIM* 카드를 장착합니다.
14. *배터리*를 장착합니다.
15. *컴퓨터 내부 작업을 마친 후*의 절차를 따릅니다.

LVDS 케이블 분리

25

1. 컴퓨터 내부 작업을 시작하기 전의 절차를 따르십시오.
2. 배터리를 분리합니다.
3. 베이스 덮개를 분리합니다.
4. 키보드를 분리합니다.
5. 하드 드라이브를 분리합니다.
6. 손목 받침대를 분리합니다.
7. 디스플레이 패널을 분리합니다.
8. 디스플레이 어셈블리를 분리합니다.
9. 디스플레이 힌지를 분리합니다.
10. 저전압 차동 신호(LVDS) 케이블을 카메라 모듈에서 분리합니다.



11. LVDS 케이블을 홀더에서 빼내고 디스플레이 상단 덮개에서 분리합니다.



저전압 차동 신호(LVDS) 케이블 장착

1. LVDS 케이블을 스피레이 상단 덮개의 홀더에 배선합니다.
2. LVDS 케이블을 카메라 모듈에 연결합니다.
3. 디스플레이 힌지를 장착합니다.
4. 디스플레이 어셈블리를 장착합니다.
5. 디스플레이 패널을 장착합니다.
6. 손목 받침대를 장착합니다.
7. 하드 드라이브를 장착합니다.
8. 키보드를 장착합니다.
9. 베이스 덮개를 장착합니다.
10. 배터리를 끼웁니다.
11. 컴퓨터 내부 작업을 마친 후의 절차를 따릅니다.

시스템 설정 개요

시스템 설정을 사용하여 다음과 같은 작업을 할 수 있습니다.

- 컴퓨터에서 하드웨어를 추가, 교체, 분리한 후 시스템 구성 정보 변경
- 사용자 암호와 같은 사용자 선택 가능 옵션 설정 또는 변경
- 현재의 메모리 크기를 읽거나 설치된 하드 드라이브 종류 설정

시스템 설정을 사용하기 전에 나중에 참조할 수 있도록 시스템 설정 화면 정보를 기록해 두는 것이 좋습니다.

 주의: 컴퓨터 전문가가 아닌 경우 이 프로그램의 설정을 변경하지 마십시오. 일부 변경은 컴퓨터의 오작동을 발생시킬 수 있습니다.

시스템 설정 시작

1. 컴퓨터를 켜거나 다시 시작합니다.
2. 파란색 DELL 로고가 표시되면 F2 프롬프트가 나타나는지 보십시오.
3. F2 프롬프트가 나타나면 <F2> 키를 즉시 누릅니다.

 **노트:** F2 프롬프트는 키보드가 초기화되었다는 것을 나타냅니다. 이 프롬프트는 빠르게 나타났다가 사라지므로 표시되는지 잘 지켜보다 나타나면 곧바로 <F2> 키를 누르십시오. 프롬프트가 표시되기 전에 <F2> 키를 누르면 이 키입력 값을 잃게 됩니다.

4. 운영체제 로고가 나타나는 데 시간이 오래 소요되면 Microsoft Windows 바탕 화면이 나타날 때까지 기다렸다가 컴퓨터를 종료하고 다시 시도하십시오.

시스템 설정 화면

Menu(메뉴) — 시스템 설정 창 상단에 나타납니다. 이 필드는 시스템 설정 옵션에 액세스할 수 있는 메뉴를 제공합니다. 탐색하려면 <왼쪽 화살표>와 <오른쪽 화살표> 키를 누릅니다. **Menu(메뉴)** 옵션이 강조 표시되면 **Options List(옵션 목록)**에 컴퓨터에 설치된 하드웨어를 정의하는 옵션이 표시됩니다.

Options List(옵션 목록) — 시스템 설정 창의 왼쪽에 나타납니다. 이 필드에는 설치된 하드웨어, 절전 및 보안 기능을 포함하여 컴퓨터의 구성을 정의하는 기능이 나열됩니다. 위, 아래 화살표 키를 사용하여 목록을 위, 아래로 스크롤할 수 있습니다. 옵션이 강조 표시되면 **Options Field(옵션 필드)**에 옵션의 현재 설정과 사용 가능한 설정이 표시됩니다.

Options Field(옵션 필드) — **Options List(옵션 목록)** 오른쪽에 나타나며 **Options List(옵션 목록)**에 나열된 각 옵션에 대한 정보를 표시합니다. 이 필드에서 컴퓨터에 대한 정보를 확인하고 현재 설정을 변경할 수 있습니다. 현재 설정을 변경하려면 <Enter>를 누르고 **Options List(옵션 목록)**으로 돌아가려면 <ESC>를 누릅니다.

Help(도움말) — 시스템 설정 창의 오른쪽에 나타나며 **Options List(옵션 목록)**에서 선택한 옵션에 대한 도움말 정보가 포함되어 있습니다.



노트: Options Field(옵션 필드)에 나열된 일부 설정은 변경할 수 없습니다.

Key Functions(키 기능) — **Options Field(옵션 필드)**의 아래쪽에 나타나며 활성 시스템 설정 필드의 키와 해당 기능이 나열됩니다.

시스템 설정 화면을 탐색하려면 다음 키를 사용합니다.

키입력	조치
< F2 >	시스템 설정에서 선택된 항목에 대한 정보를 표시합니다.
< Esc >	현재 보기에서 나가거나 시스템 설정의 Exit(종료) 페이지로 현재 보기를 전환합니다.
<위쪽 화살표> 또는 <아래쪽 화살표>	표시할 항목을 선택합니다.
<왼쪽 화살표> 또는 <오른쪽 화살표>	표시할 메뉴를 선택합니다.
- 또는 +	기존 항목 값을 변경합니다.
< Enter >	하위 메뉴를 선택하거나 명령을 실행합니다.
< F9 >	설정 기본값을 로드합니다.
< F10 >	현재 구성을 저장하고 시스템 설정을 나갑니다.

시스템 설정 메뉴 옵션

Main(기본 옵션)

기본 옵션 탭에는 컴퓨터의 기본 하드웨어 기능이 나열됩니다. 아래 표에 각 옵션의 기능이 정의되어 있습니다.

시스템 정보	컴퓨터 모델 번호를 표시합니다.
System Time(시스템 시간)	컴퓨터의 내부 클럭 시간을 재설정합니다.
System Date(시스템 날짜)	컴퓨터의 내부 달력 날짜를 재설정합니다.
BIOS Version(BIOS 버전)	BIOS 개정 번호를 표시합니다.
Product Name(제품명)	제품 이름과 모델 번호를 표시합니다.
Service Tag(서비스 태그)	컴퓨터의 서비스 태그를 표시합니다.
Asset Tag(자산 태그)	컴퓨터의 자산 태그를 표시합니다(사용 가능한 경우).

Processor Information(프로세서 정보)

CPU Type(CPU 유형)	프로세서의 유형을 표시합니다.
CPU Speed(CPU 속도)	프로세서의 속도를 표시합니다.
CPU ID	프로세서 ID 를 표시합니다.
L1 Cache Size(L1 캐시 크기)	프로세서 L1 캐시 크기를 표시합니다.
L2 Cache Size(L2 캐시 크기)	프로세서 L2 캐시 크기를 표시합니다.
L3 Cache Size(L3 캐시 크기)	프로세서 L3 캐시 크기를 표시합니다.

Memory Information(메모리 정보)

Extended Memory(확장 메모리)	컴퓨터에 설치된 메모리를 표시합니다.
System Memory(시스템 메모리)	컴퓨터에 내장된 메모리를 표시합니다.
Memory Speed(메모리 속도)	메모리 속도를 표시합니다.

Device Information(장치 정보)

Fixed HDD(고정식 HDD)	하드 드라이브의 모델 번호와 용량을 표시합니다.
--------------------	----------------------------

AC Adapter Type(AC 어댑터 유형)

AC 어댑터의 유형을 표시합니다.

Advanced(고급 옵션)

고급 옵션 탭에서는 컴퓨터 성능에 영향을 주는 다양한 기능을 설정할 수 있습니다. 아래 표에 각 옵션의 기능과 해당 기본값이 정의되어 있습니다.

Intel SpeedStep	Intel SpeedStep 기능을 활성화 또는 비활성화합니다.	기본값: Enabled(사용)
Virtualization(가상화)	Intel Virtualization 기능을 활성화 또는 비활성화합니다.	기본값: Enabled(사용)
Integrated NIC(내장형 NIC)	온보드 네트워크 카드에 대한 전원 공급을 활성화 또는 비활성화합니다.	기본값: Enabled(사용)
USB Emulation(USB 에뮬레이션)	USB 에뮬레이션 기능을 활성화 또는 비활성화합니다.	기본값: Enabled(사용)
USB Powershare	USB Powershare 기능을 활성화 또는 비활성화합니다.	기본값: Enabled(사용)
USB Wake Support(USB 재개 지원)	USB 장치가 컴퓨터를 대기 모드에서 깨울 수 있습니다. 이 기능은 AC 어댑터가 연결된 경우에만 활성화됩니다.	기본값: Disabled(사용 안함)
SATA Operation(SATA 작동)	SATA 컨트롤러 모드를 ATA 또는 AHCI 로 변경합니다.	기본값: AHCI
Adapter Warnings(어댑터 경고)	어댑터 경고를 활성화 또는 비활성화합니다.	기본값: Enabled(사용)
Function Key Behavior(기능 키 동작)	기능 키 <Fn>의 동작을 지정합니다.	기본값: Function key(기능 키)
Charger Behavior(충전기 동작)	AC 전원에 연결되어 있을 때 컴퓨터 배터리를 충전할지 여부를 지정합니다.	기본값: Enabled(사용)

Miscellaneous Devices(기타 장치) 이러한 필드를 사용하면 외장형 **USB** 포트, 마이크, 카메라, 미디어 카드 관독기, 팽거프린트 관독기 및 부팅 비활성화와 같은 다양한 온보드 장치를 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

Security(보안)

보안 탭에는 보안 상태가 표시되며, 이 탭에서 컴퓨터의 보안 기능을 관리할 수 있습니다.

- | | |
|---|--|
| Set Service Tag(서비스 태그 설정) | 이 필드는 시스템의 서비스 태그를 표시합니다. 서비스 태그가 아직 설정되지 않은 경우에는 이 필드를 사용해서 서비스 태그를 입력할 수 있습니다. |
| Set Supervisor Password(감독자 암호 설정) | 관리자 암호를 변경 또는 삭제할 수 있습니다. |
| Set System Password(시스템 암호 설정) | 시스템 암호를 설정, 변경 또는 삭제할 수 있습니다. |
| Set HDD Password(HDD 암호 설정) | 컴퓨터의 내장 하드 드라이브(HDD)를 설정할 수 있습니다. |
| Password on Boot(부팅 암호) | 부팅 시 암호를 설정하려면 활성화 또는 비활성화합니다. |
| Password Bypass(암호 생략) | 시스템을 다시 시작하거나 시스템이 최대 절전 모드에서 나오는 동안 시스템 암호와 내장형 HDD 암호를 생략할 수 있습니다. |
| Computrace(컴퓨터트레이스) | 컴퓨터에서 Computrace 기능을 활성화 또는 비활성화합니다. |

Boot(부팅)

부팅 탭에서는 부팅 순서를 변경할 수 있습니다.

부팅 우선 순서 옵션은 컴퓨터가 시작 시 부팅할 장치의 순서를 지정합니다.

Diskette Drive(디스켓 드라이브)	컴퓨터가 부팅에 사용할 디스켓 드라이브를 지정합니다.
Hard Disk Drives(하드 디스크 드라이브)	컴퓨터가 부팅에 사용할 하드 드라이브를 지정합니다.
USB Storage Device(USB 저장 장치)	컴퓨터가 부팅에 사용할 USB 저장 장치를 지정합니다.
CD/DVD ROM Drives(CD/DVD ROM 드라이브)	컴퓨터가 부팅에 사용할 CD/DVD 를 지정합니다.
Network(네트워크)	컴퓨터가 부팅에 사용할 네트워크 장치를 지정합니다.

Exit(종료)

이 섹션에서는 시스템 설정을 나가기 전에 기본 설정을 저장, 삭제 및 로드할 수 있습니다.

장치 상태 표시등

-  컴퓨터가 켜질 때 켜지고 컴퓨터가 전원 관리 모드이면 깜박입니다.
-  컴퓨터가 데이터를 읽거나 쓸 때 켜집니다.
-  배터리 충전 상태를 나타내기 위해 계속 켜져 있거나 깜박입니다.
-  무선 네트워킹이 활성화될 때 켜집니다.

LED 상태

 **노트:** 시스템 전면에는 4 개의 LED 가 있습니다.

컴퓨터가 전원 콘센트에 연결되어 있는 경우, 배터리 표시등은 다음과 같이 동작합니다.

LED 전면 가장자리 전원 LED(전원: 모두; 배터리 충전: 0-100%)

최대 절전 모드 꺼짐

대기 흰색으로 깜박임

켜짐 흰색으로 켜짐

LED 전면 가장자리 배터리 충전 LED(전원: Dell AC 어댑터; 배터리 충전: >= 완전 충전)

최대 절전 모드 꺼짐

대기 꺼짐

켜짐 꺼짐

LED 전면 가장자리 배터리 충전 LED(전원: Dell AC 어댑터; 배터리 충전: <= 완전 충전)

최대 절전 모드 흰색으로 켜짐

대기	흰색으로 켜짐
켜짐	흰색으로 켜짐
LED	전면 가장자리 배터리 충전 LED(전원: 배터리; 배터리 충전: <=10% 충전)
최대 절전 모드	꺼짐
대기	황색으로 켜짐
켜짐	황색으로 켜짐
LED	전면 가장자리 배터리 충전 LED(전원: 배터리; 배터리 충전: <=10% 충전)
최대 절전 모드	꺼짐
대기	황색으로 켜짐
켜짐	황색으로 켜짐
LED	하드 디스크 드라이브(HDD) LED
최대 절전 모드	꺼짐
대기	꺼짐
켜짐	작동 시 흰색으로 켜진 채 유지
LED	무선 LED
최대 절전 모드	꺼짐
대기	꺼짐
켜짐	무선 기능이 켜져 있을 때 흰색으로 켜진 채 유지
LED	카메라 LED(전원: 모든 소스; 배터리 충전: 0-100 % 충전)
최대 절전 모드	꺼짐
대기	꺼짐
켜짐	데이터 스트리밍 시 흰색으로 켜진 채 유지

진단 경고음 코드

디스플레이에 오류 또는 문제를 표시할 수 없는 경우에는 컴퓨터가 시작 도중 일련의 경고음을 울릴 수 있습니다. 경고음 코드라고 하는 이러한 일련의 경고음은 다양한 문제를 알려줍니다. 각 경고음 사이 시간 길이는 300

밀리초이고, 각 경고음 세트 간 시간 길이는 3 초이며, 경고음은 300 밀리초 동안 울립니다. 각 경고음과 경고음 세트 후 BIOS 는 사용자가 전원 버튼을 눌렀는지 감지합니다. 사용자가 전원 버튼을 누른 게 감지되면 BIOS 는 경고음을 중단하고 정상적인 셧다운 절차를 실행하고 시스템 전원을 켵니다.

코드 1
원인 진행 또는 오류 상태에서 BIOS ROM 체크섬
문제 해결 단계 시스템 보드 오류, BIOS 손상 또는 ROM 오류

코드 2
원인 RAM 이 발견되지 않음
문제 해결 단계 메모리가 발견되지 않음

코드 3
원인 칩셋 오류(North 및 South Bridge 칩셋, DMA/IMR/타이머 오류), 시각 계시기 테스트 실패, 게이트 A20 오류, 슈퍼 I/O 칩 오류, 키보드 컨트롤러 테스트 실패
문제 해결 단계 시스템 보드 오류

코드 4
원인 RAM 읽기/쓰기 실패
문제 해결 단계 메모리 오류

코드 5
원인 실시간 클럭 전원 오류
문제 해결 단계 CMOS 배터리 오류

코드 6
원인 비디오 BIOS 테스트 실패
문제 해결 단계 비디오 카드 오류

코드 7
원인 프로세서 오류
문제 해결 단계 프로세서 오류

코드

8

원인

디스플레이

문제 해결 단계

디스플레이 오류

키보드 상태 표시등

키보드 위의 표시등은 다음을 나타냅니다.

LED	설명	색상	기능 기본값
1 Caps Lock	Caps Lock 기능이 활성화될 때 켜집니다.	흰색	사용 안 함
2 터치패드 사용 안 함	터치패드가 비활성화될 때 켜집니다.	황색	사용

 **노트:** 제공되는 제품은 지역에 따라 다를 수 있습니다. 다음은 현지 법률에 따라 컴퓨터와 함께 제공되어야 하는 사양입니다. 컴퓨터 구성에 대한 자세한 내용은 [시작](#) → [도움말 및 지원](#)을 클릭하고 컴퓨터에 대한 정보를 확인할 수 있는 옵션을 선택하십시오.

시스템 정보

칩셋	Intel HM67 Express 칩셋
----	-----------------------

프로세서

종류	<ul style="list-style-type: none"> • Intel Celeron • Intel Core i3 시리즈 • Intel Core i5 시리즈
----	---

비디오

비디오 종류	시스템 보드에 내장
데이터 버스	내장형 비디오
비디오 컨트롤러:	
Intel Celeron	Intel HD 그래픽
Intel i3 및 i5	Intel HD 그래픽 3000

메모리

메모리 커넥터	SODIMM 슬롯 2 개
메모리 용량	2 GB 및 4 GB
메모리 종류	DDR3(1333 MHz)
최소 메모리	2 GB
최대 메모리	8 GB

오디오

종류	2 채널 HD 오디오
컨트롤러	Conexant CX20671

오디오

스테레오 변환	24 비트(아날로그 대 디지털, 디지털 대 아날로그)
인터페이스:	
내부	HD 오디오
외부	마이크 입력/스테레오 헤드폰 콤보 커넥터
스피커	2 개(2W)
내장 스피커 증폭기	2 개(2W)
볼륨 컨트롤	소프트웨어 프로그램 메뉴, 미디어 컨트롤, 키보드 기능 키

통신

네트워크 어댑터	10/100/1000 Mbps 이더넷 LAN
무선	내장형 WLAN(무선 근거리 통신망), Bluetooth, 모바일 광대역 및 4G 모바일 광대역 무선 지원

포트 및 커넥터

오디오	오디오 입력/출력 콤보 잭 1 개
비디오	VGA 커넥터 1 개, 19 핀 HDMI 커넥터 1 개
네트워크 어댑터	RJ-45 커넥터 1 개
USB	<ul style="list-style-type: none">• USB 3.0 호환 커넥터 2 개• USB 2.0 호환 커넥터 1 개• 전원 공유 커넥터
메모리 카드 판독기	8-in-1 메모리 카드 판독기 1 개: (SD-SD, SDHC, SDXC, MMC-MMC, MMC+, MS-MS, MS-Pro, xD Display)

디스플레이

종류	HD WLED TrueLife
크기	13.30 인치
작동 영역(X/Y)	293.42 mm x 164.97 mm

디스플레이

치수:

높이	188.75 mm(7.43 인치)
너비	314.10 mm(12.36 인치)
Z-높이	3.60 mm(0.14 인치)
대각선	337.82 mm(13.30 인치)
최대 해상도	1366 x 768 픽셀, 262K 컬러
최대 밝기	170 니트
화면 주사율	60 Hz
작동 각도	0° (닫힌 상태) ~ 135°
최소 가시 각도:	
가로	40/40 @ CR ≥ 10
세로	15/30 @ CR ≥ 10
픽셀 피치	0.2148 mm x 0.2148 mm

키보드

키 개수	<ul style="list-style-type: none">• 미국과 캐나다: 86 키• 유럽과 브라질: 87 키• 일본: 90 키
------	--

터치패드

작동 영역:

X 축	80 mm
Y 축	40.70 mm

배터리

종류	<ul style="list-style-type: none">• 4 셀 리튬 이온(3.0 AHr)• 6 셀 리튬 이온(3.0 AHr)
----	---

치수:

깊이:

배터리

4 셀 및 6 셀	48.64 mm(1.91 인치)
높이:	
4 셀	20.20 mm(0.80 인치)
6 셀	31.20 mm(1.23 인치)
너비:	
4 셀 및 6 셀	269.30 mm(10.60 인치)
무게:	
4 셀	240.00 g(0.53 파운드)
6 셀	340.00 g(0.75 파운드)
전압:	
4 셀	14.80 V
6 셀	11.10 V
컴퓨터가 꺼진 상태의 4 셀 및 6 셀 배터리의 대략적인 충전 시간	4 시간
온도 범위:	
작동 시	0 °C ~ 35 °C(32 °F ~ 95 °F)
비작동 시	-40 °C ~ 65 °C(-40 °F ~ 149 °F)
코인 셀 배터리	3 V CR2032 리튬 이온

AC 어댑터

종류	65 W
입력 전압	100 VAC ~ 240 VAC
입력 전류(최대)	1.50 A, 1.60 A, 1.70 A
입력 주파수	50 Hz ~ 60 Hz
출력 전원	65 W
출력 전류	4.43 A(4 초 펄스에서 최대), 3.34 A(연속)
정격 출력 전압	19.50 VDC(+/- 1.0 VDC)
치수:	
높이	29 mm(1.14 인치)

AC 어댑터

너비	46.50 mm(1.83 인치)
깊이	107 mm(4.21 인치)
온도 범위:	
작동 시	0 °C ~ 40 °C(32 °F ~ 104 °F)
비작동 시	-40 °C ~ 70 °C(-40 °F ~ 158 °F)

물리적 사양

높이(WLED 패널 포함)	16.05 mm ~ 21.00 mm(0.63 인치 ~ 0.83 인치)
너비	329.30 mm(12.96 인치)
깊이	237.65 mm(9.35 인치)
무게(최소)	1.64 kg(3.62 파운드)

환경적 특성

온도 범위:	
작동 시	0 °C ~ 35 °C(32 °F ~ 95 °F)
보관 시	-40 °C ~ 65 °C(-40 °F ~ 149 °F)
상대 습도(최대):	
작동 시	10% ~ 90%(비응축)
보관 시	5% ~ 95%(비응축)
고도(최대):	
작동 시	-15.20 m ~ 3,048 m(-50 피트 ~ 10,000 피트)
비작동 시	-15.20 m ~ 10,668 m(-50 피트 ~ 35,000 피트)
최대 진동:	
작동 시	0.66 Grms(2 Hz-600 Hz)
보관 시	1.30 Grms(2 Hz-600 Hz)
최대 충격:	
작동 시	110 G
보관 시	160 G
공기 오염 수준	ISA-S71.04-1985 의 규정에 따른 G1 이하

Dell 에 문의하기



노트: 인터넷 연결을 사용할 수 없는 경우에는 제품 구매서, 포장 명세서, 청구서 또는 Dell 제품 카탈로그에서 연락처 정보를 찾을 수 있습니다.

Dell 은 다양한 온라인/전화 기반의 지원 및 서비스 옵션을 제공합니다. 제공 여부는 국가/지역 및 제품에 따라 다르며 일부 서비스는 소재 지역에 제공되지 않을 수 있습니다. 판매, 기술 지원 또는 고객 서비스 문제에 대해 Dell 에 문의하려면

1. **support.dell.com** 을 참조하십시오.
2. 지원 카테고리를 선택합니다.
3. 미국 거주 고객이 아닌 경우, 페이지 하단에서 국가 코드를 선택하거나 **모두**를 선택하여 더 많은 옵션을 표시할 수 있습니다.
4. 필요한 서비스 또는 지원 링크를 선택하십시오.

